

今後の対処すべき課題

2008年度業績概況

事業環境が2008年9月以降急激かつ大幅に悪化

2008年度は非常に厳しい業績に

	08年度	07年度	差 対07年度
売 上 高	66,545	76,653	▲ 10,108
営業損益	▲ 2,502	2,464	4 ,966
%	▲ 3.8%	3.2%	
継続事業	▲ 2,793	2,650	▲ 5,443
税引前損益%	▲ 4.2 %	3.5%	
当期純損益	▲ 3,436	1,274	4 ,710
%	▲ 5.2%	1.7%	

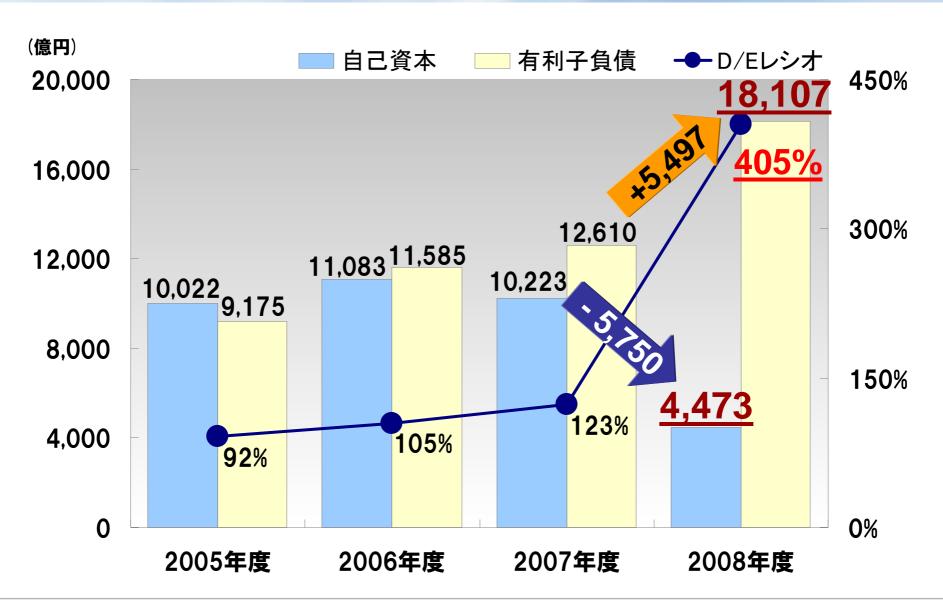
※モバイル放送は、08年度末において非継続事業になった為、07年度の業績値を組み替え表示しています。

財務体質も急激に悪化



(億円)

財務状況





財務状況分析

自己資本の減少

要因 ● 純損益の赤字

: ▲3. 436億円

● その他の包括損益

: ▲1.958億円

→ 未実現有価証券評価損益:

▲318億円

→ 外貨換算調整額

: ▲1.052億円

→ 年金負債調整額

▲578億円

有利子負債の増加



② 設備投資を目的とする資金調達等

2009年度の施策

2009年度の事業環境も不透明

収益改善に向けた体質改革プログラムの実行

目的

- 売上規模が2008年度レベルであっても利益が 出せる強固な収益体質へ転換
- 市況回復時に即応できる事業体制を備える



収益性を改善、成長軌道への回帰を図る

収益改善に向けた 体質改革プログラム

体質改革プログラム

1. 成長事業への集中と選択の加速

2. 課題事業における事業構造改革

3. 体質強化に向けた全社施策



体質改革プログラム(1)

- 1. 成長事業への集中と選択の加速
- ●NAND型フラッシュメモリ事業
- ■社会インフラ事業
- ●新規事業(環境・エネルギー分野等)



経営資源をシフト

体質改革プログラム②

- 2. 課題事業における事業構造改革
- ●半導体事業の抜本的構造改革
- ■液晶ディスプレイ事業の抜本的構造改革
- ●デジタルプロダクツ、家庭電器等に ついても同時に構造改革を進める



体質改革プログラム

- 3. 体質強化に向けた全社施策
- ■固定費削減を計画≪対2008年度 3,000億円削減≫

●利益造出に向けた施策 (コスト競争力強化・海外事業拡大等)



成長事業への集中と選択の加速

- ・メモリ事業
- ・社会インフラ事業
- ・新規事業

メモリ事業 NAND型フラッシュメモリ

2008年度は、価格下落等により業績が大幅に悪化

2009年度後半以降、在庫調整に伴い需要回復の見込み

当社の強み

微細化の先行

商品ラインアップの拡充

32ナノメートル品:

- ●5月、カスタマーサンプル出荷開始
- ●7月、量産出荷開始を予定 (当初予定を2か月繰上げ)

開発、商品化とも、 先行

市場における競争優位の確保、リーダーシップの維持

社会インフラ事業 原子力事業の展開①

地球温暖化防止の観点

原子力エネルギーへの期待が高まり、世界規模で新設プラントの需要は堅調

計12基の原子力発電所建設を受注済

(内、2008年度受注分:8基)

AP1000 :10基(米国、中国)

ABWR : 2基(米国テキサス州)

<u>日本企業として初めて、海外における</u>

新規原子力プラント建設を受注



最新型加圧水型軽水炉「AP1000」

社会インフラ事業 原子力事業の展開②

原子力事業

既存の開発製造拠点を拡充

他社との提携、M&Aの推進

原子力燃料ビジネス事業を推進

(フロントエンドからバックエンドまで)



積極的に事業を展開

社会インフラ事業 原子力事業の展開③

主な施策

- ●カザフスタン カザトムプロム社との戦略的提携
- ●ロシア アトムエネルゴプロム社との相互協力
- ●カナダ ウラニウム・ワン社への出資 (2009年2月契約締結)
- ●ウェスチングハウス社による原子燃料工業(株)の株式取得(2009年4月)

社会インフラ事業 原子力事業の展開4

主な施策

●ロシア アトムエネルゴプロム社子会社と 濃縮ウラン製品事業の事業化に向け 原子燃料分野における協力、 協議に関する覚書締結(2009年5月)



社会インフラ事業 グローバル化の加速1

火力事業

●インド:火力発電に係る合弁会社を設立 (2008年9月)

送変電·配電機器(T&D)事業

- 南米:ブラジルのCCES社を買収 (2008年12月)
- ●中国:既存製造拠点の能力増強



社会インフラ事業 グローバル化の加速②

産業システム事業

■世界各地で法律上義務化される高効率 モータの製造、販売に対応したグローバル 生産体制の確立、事業規模拡大



イトナムに産業用高効率モータ 新拠点を設立(2008年12月)



新規事業の育成・強化①

新型二次電池事業(SCiB™)

● 産業用途、車載用途を中心に リチウムイオン電池の大幅な 需要伸長が予想



- ●フォルクスワーゲン社と電気自動車向け バッテリーシステム等の共同開発推進に 関する基本合意書締結(2009年2月)
- 今後の需要拡大に備え第二量産工場新設 を計画



新規事業の育成・強化②

小型燃料電池事業(DMFC)

*DMFC:Direct Methanol Fuel Cell ダイレクトメタノール型燃料電池

- 外付け充電器販売開始 (2009年度中を予定)
- 携帯電話用(パック)、パソコン 用を商品化(2009年度中を目標)



太陽光発電システム事業

- 大規模プラント向けシステムエンジニアリング等の実績



統括組織を設置(2009年1月)、 グローバルな事業拡大を図る

新規事業の育成・強化③

CCS*事業 *: CCS:Carbon dioxide Capture and Storage

■早期の事業化を目指して研究開発、実証実験 を推進

新照明システム事業

- 2010年以降は、LED照明への 移行を予想
- LED照明機器のラインアップ拡充
- グローバルでの販売体制強化による事業規模 拡大に向け欧米に営業拠点 (2009年4月から順次展開)





課題事業における事業構造改革

- ・システムLSI事業、個別半導体事業
- ・液晶ディスプレイ事業
- ・その他の事業

課題事業における事業構造改革①

半導体事業は、非常に厳しい業績に

システムLSI

- ■製品分野の集約 🔷 集中と選択を一段と推進
- 业北九州工場におけるシステムLSIの製造を 大分工場へ移管(2009年度完了予定)



個別半導体

●後工程の海外生産比率:2009年度上期 平均40% (※2008年度下期 平均30%)



課題事業における事業構造改革 2-1

液晶ディスプレイ事業

2008年度の業績は計画に対し大幅に悪化



- アモルファス製品の大幅縮小と 低温ポリシリコン製品への集中
- 有機EL商品の開発強化
- 新たな生産能力の増強は見合わせ

生産拠点 の再編 ● 魚津工場、深谷工場の不採算製造ライン の停止、縮小 (2008年度中に4ライン停止、5ライン化)

課題事業における事業構造改革 2-2

- ・抜本的事業構造改革の迅速な実行 と業務改善の加速
 - 東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)の 株式100%取得(2009年4月完了)
 - 商号を東芝モバイルディスプレイ(株) に変更

課題事業における事業構造改革③

家庭電器事業

■ 国内製造、開発拠点の機能、位置付けの見直し

製造拠点 2拠点を1拠点に集約

開発拠点 3拠点を2拠点に集約

デジタルプロダクツ事業

- 携帯電話事業の構造改革
 - 日野工場における量産終息、海外生産拠点 の活用等



体質強化に向けた 全社施策

体質強化に向けた全社施策

固定費削減目標

	対08年度削減額(億円)	
デジタルプロダクツ	▲ 500	
電子デバイス	▲ 1, 600	
社会インフラ	400	
家庭電器	▲ 300	
その他	▲ 200	
連結計	A 3, 000	

*体質改革プログラムにおいて公表した09年度固定費削減目標のセグメント別内訳

個別の施策ごとに実行計画を月単位で策定

毎月の定例会議で進捗状況を社長自らが確認



資本增強策

資本増強策の概要①

●公募増資、劣後特約付無担保社債の発行を実施

目的

- ●十分な設備資金の確保
- ■財務体質の改善



- ●企業価値向上
- ●グローバル企業としての 成長を実現



資本増強策の概要②

公募増資	発行株数	10億株		
	資本の部 増加額	3,192億円	資本金 増加額	1,596億円
			資本準備 金増加額	1,596億円
	資本増強後 の資本金	4,399億円		
	発行済 株式総数	42億3,760万株(10億株増加)		
劣後特約付 無担保社債	調達資金	1,800億円		

公募增資·社債発行



- さらなる成長に必要な 投資資金の確保
- ■財務体質の改善



資金使途

公募増資による調達資金 対備投資に充当



※ 投資計画: 2009年度 → 2,500億円

2010年度 → 4,500億円

主な戦略的投資の対象

社会インフラ事業 (電力、産業システム)

2009年度:投資額全体の40%を充当

(2008年度:20%)

新規事業分野

SCiBTM(新型二次電池)、DMFC(小型燃料電池)、 新照明システム等

半導体事業

競争力強化に繋がる投資対象を厳選 設備投資額 2009年度 900億円

体質改革プログラムに基づく 収益性改善

資本増強による必要な投資資金の 確保、財務体質の改善





引き続き よろしくご支援賜りますよう お願い申し上げます。



詳細につきましては お手元の第170期報告書を ご高覧ください。

TOSHIBA

Leading Innovation



第170期定時株主総会 報告事項